

各 位

会 社 名 テクノクオーツ株式会社  
 代 表 者 取締役社長 根 生 辰 男  
 (JASDAQ コード番号 5217)  
 問 い 合 せ 先 取 締 役 小 野 文 男  
 管 理 本 部 長  
 (TEL03-5354-8171)  
 当 社 の 親 会 社 ジーエルサイエンス株式会社  
 代 表 者 取締役社長 外 丸 勝 彦  
 (東証第2部 コード番号 7705)

### 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 25 年 5 月 8 日に公表いたしました業績予想及び配当予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 平成 26 年 3 月期 通期業績予想数値の修正(平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

##### (1) 修正の内容

(連結)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A) (平成 25 年 5 月 8 日発表)	4,700	207	197	115	14 円 96 銭
今回修正予想(B)	6,039	685	668	372	48 円 06 銭
増減額(B-A)	1,339	477	471	256	
増減率(%)	28.5	230.1	238.4	221.3	
(ご参考)前期実績 (平成 25 年 3 月期)	4,604	487	510	275	35 円 56 銭

(個別)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A) (平成 25 年 5 月 8 日発表)	4,700	140	171	113	14 円 67 銭
今回修正予想(B)	5,988	606	710	376	48 円 68 銭
増減額(B-A)	1,288	465	539	263	
増減率(%)	27.4	330.5	314.6	232.0	
(ご参考)前期実績 (平成 25 年 3 月期)	4,589	370	435	243	31 円 49 銭

(2) 修正の理由(連結・個別)

当社グループは、半導体製造プロセスの前工程で使われる消耗品の製造・販売を行っております。  
当第3四半期連結累計期間におきましては、主にアジア地域におけるモバイル端末向けの増産及び微細化投資の影響を受けて、受注は第2四半期から第3四半期にかけて急速に増加しました。  
売上高は受注から売上に至るリードタイムなどから、第2四半期では緩やかな増加に止まりましたが、その後は増産体制を整え、第3四半期では計画比大幅に増加しました。通期の売上高につきましても、現状の受注残から当初予想を上回る見込みであります。  
損益面につきましては、売上高の増加に伴う増収効果により、経費の増加を吸収し営業利益、経常利益及び当期純利益は当初予想を上回る見込みであります。

(注) 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

2. 配当予想の修正

(1) 修正の内容

基準日	1株当たり配当金(円)				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
前回予想 (平成 25 年5月8日発表)	—	0.00	—	5.00	5.00
今回修正予想	—	0.00	—	10.00	10.00
当期実績	—	0.00	—		
前期実績(平成 25 年3月期)実績	—	0.00	—	7.00	7.00

(2) 修正の理由

当社は、株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要課題として認識しております。また、急速な技術革新に対応した設備投資、競争力の維持・強化を図るための財務体質の強化に努めるとともに、長期的な視野に立った配当水準の向上に取り組む方針であります。  
当期は、上記のとおり、売上高から当期純利益までの通期業績予想の上方修正を踏まえ、財政状態、利益水準や配当性向などを総合的に勘案いたしました結果、期末配当を当初予想に対して5円増配の1株当たり10円に修正することいたしました。  
なお、本件は平成 26 年6月 20 日開催予定の定時株主総会において付議する予定であります。

以 上